

SUWAT THILA : THE OXIDATION REACTIVITY AT SURFACE OF HAFNIUM
DISELENIDE IN VACUUM AND ATMOSPHERIC PRESSURE ENVIRONMENT.
THESIS ADVISOR : ASSOC. PROF. WORAWAT MEEVASANA, Ph.D. 54 PP.

Keyword: HAFNIUM DISELENIDE (HfSe_2)/PHOTOEMISSION ELECTRON MICROSCOPY (PEEM)/
X - RAY PHOTOEMISSION SPECTROSCOPY (XPS)

Hafnium Diselenide (HfSe_2) is an ideal semiconductor for electronic applications because of its high carrier mobility and proper bandgap but there is a limitation that the surface is sensitive under the ambient condition and can be oxidized easily. However, the oxidation of HfSe_2 can cause Hafnium dioxide (HfO_2) which is a high dielectric material.

In this thesis, the chemical composition as a function of depth profile of 1-day air exposure HfSe_2 sample is observed by using x-ray photoemission spectroscopy. By non-destructive measurement of the sample by changing the angle, the results show that HfO_2 is highest in the upper layer of HfSe_2 and decreases relatively with depth. The forming Se-Se has the highest amount in the upper layer of the HfSe_2 surface as well. Hf-O and Se-Se are eliminated from the surface by destructive measurement using Argon sputtering, but Hf Suboxide (Hf^{ox}) appears after sputtering.

the oxidation effects on exfoliated flakes of HfSe_2 are studied under different conditions which are O_2 and H_2O exposure in vacuum, ambient and $95\pm 5\%$ relative humidity (RH) exposure at atmospheric pressure. The results of the study using photoemission electron microscopy (PEEM) with in-situ measurements show that H_2O and O_2 can cause surface oxidation, from HfSe_2 to HfO_2 , with O_2 exposure resulting in stronger oxidation than H_2O exposure. The effects of H_2O and O_2 exposure with relative humidity of $95\pm 5\%$ at atmospheric pressure for 4 hours fully oxidize the surface and Se-Se bonding is formed after the oxidation. The work function mapping of HfSe_2 that is exposed to different conditions shows that the contrast remains after being exposed. Although it becomes less apparent as exposure time increases, the persistence of work function contrast is different for each condition. As a result, we suggest that

the difference in oxidation behavior and the difference in work function contrast are both related behaviors that appear to be connected.

The understanding of the oxidation reactivity at the surface of HfSe_2 will leads to the method for controlling and growth homogenous oxide $\text{HfSe}_2/\text{HfO}_2$ interfaces for creating a good quality Transition-metal dichalcogenide (TMD)/high - κ dielectric gate insulators in Field-Effect Transistors (FETs).



School of Physics
Academic Year 2021

Student's Signature

Advisor's Signature




สุวัฒน์ ธิหล้า : ปฏิกริยาออกซิเดชันที่พื้นผิวของแฮฟเนียมไดเซเลไนด์ในสภาวะสุญญากาศ และความดันบรรยากาศ (THE OXIDATION REACTIVITY AT SURFACE OF HAFNIUM DISELENIDE IN VACUUM AND ATMOSPHERIC PRESSURE ENVIRONMENT).

อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.วรวัดน์ มีวาสนา, 54 หน้า.

คำสำคัญ: แฮฟเนียมไดเซเลไนด์ (HfSe_2)/กล้องจุลทรรศน์ของโพโตมิชชันของอิเล็กตรอน/เทคนิคสเปกโทรสโกปีโพโตอิเล็กตรอนด้วยรังสีเอกซ์

แฮฟเนียมไดเซเลไนด์ (Hafnium Diselenide : HfSe_2) เป็นสารกึ่งตัวนำตัวเลือกหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องด้วยประจุพาหะมีความสามารถในการเคลื่อนที่สูง และมีช่องว่างระหว่างแถบพลังงานที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดในการนำไปใช้งานเนื่องจากพื้นผิวมีความไวต่อการเกิดปฏิกิริยาภายใต้สภาวะแวดล้อมโดยรอบและสามารถออกซิไดซ์ได้ง่าย แต่การออกซิไดซ์ของ HfSe_2 จะทำให้เกิด แฮฟเนียมไดออกไซด์ (Hafnium dioxide : HfO_2) ซึ่งเป็นสารที่มีค่าไดอิเล็กทริกสูง

ในวิทยานิพนธ์นี้ได้ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีตามระดับความลึกจากเทคนิคสเปกโทรสโกปีโพโตอิเล็กตรอนด้วยรังสีเอกซ์ของแฮฟเนียมไดเซเลไนด์ที่ลอกเป็นแผ่นบางที่สัมผัสกับอากาศเป็นเวลา 1 วัน โดยวิธีการวัดแบบไม่ทำลายตัวอย่างด้วยการเปลี่ยนแปลงมุมพบว่า HfO_2 จะมีปริมาณสูงสุดบริเวณชั้นบนของผิว HfSe_2 และลดลงตามระดับความลึก ส่วน Se-Se ที่เกิดขึ้นจะมีปริมาณสูงสุดบริเวณชั้นบนของผิว HfSe_2 เช่นเดียวกัน ส่วนวิธีการวัดแบบทำลายตัวอย่างด้วยการใช้อาร์กอนไอออนสปัตเตอร์ริงนั้นจะทำให้ Hf-O และ Se-Se ถูกกำจัดออกไปแต่จะเกิดแฮฟเนียมซบออกไซด์ (HF^+) เกิดขึ้นหลังจากสปัตเตอร์ริง

การศึกษาปฏิกิริยาออกซิเดชันที่พื้นผิวของ HfSe_2 ที่ลอกเป็นแผ่นบางในเงื่อนไขที่แตกต่างกัน กล่าวคือ สัมผัสกับ O_2 ในสุญญากาศ, สัมผัสกับ H_2O ในสุญญากาศ, สัมผัสกับอากาศที่ความดันบรรยากาศ และ สัมผัสกับอากาศที่มีความชื้นสัมพัทธ์ $95 \pm 5\%$ ที่ความดันบรรยากาศ ซึ่งผลการศึกษาโดยใช้เทคนิคกล้องจุลทรรศน์ของโพโตมิชชันของอิเล็กตรอนด้วยการวัดแบบอินซิทู พบว่า H_2O และ O_2 ทั้งสองเป็นสาเหตุของการเกิดออกซิเดชันบนพื้นผิว HfSe_2 เป็น HfO_2 โดยการสัมผัสกับ O_2 จะส่งผลให้เกิดการออกซิไดซ์ที่รุนแรงกว่าการสัมผัสกับ H_2O ซึ่งผลการทำงานร่วมกันระหว่าง H_2O และ O_2 ภายใต้เงื่อนไขในการสัมผัสกับอากาศที่มีความชื้นสัมพัทธ์ $95 \pm 5\%$ ในความดันบรรยากาศเป็นเวลา 4 ชั่วโมงจะเกิดการออกซิไดซ์อย่างเต็มที่บนพื้นผิว โดยเมื่อเกิดการออกซิไดซ์บนพื้นผิวของ HfSe_2 ไปเป็น HfO_2 จะส่งผลให้เกิดพันธะ Se-Se เกิดขึ้นหลังจากการออกซิไดซ์

การทำแผนที่พลังงานยึดเหนี่ยว (work function mapping) บนพื้นผิวของ HfSe_2 ที่สัมผัสกับสถานะต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าคอนทราสต์ยังคงอยู่หลังจากสัมผัส แม้ว่าจมองเห็นได้น้อยลงเมื่อเวลานานขึ้น แต่ความคงอยู่ของคอนทราสต์ในแผนที่พลังงานยึดเหนี่ยวจะแตกต่างกันไปในแต่ละสถานะที่สัมผัส ด้วยเหตุนี้ เราจึงสังเกตได้ว่าความแตกต่างของพฤติกรรมการออกซิเดชันและความแตกต่างของคอนทราสต์ในแผนที่พลังงานยึดเหนี่ยวเป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งดูเหมือนจะเชื่อมโยงกัน

การเข้าใจปฏิกิริยาออกซิเดชันที่พื้นผิวของ HfSe_2 จะนำไปสู่วิธีการควบคุมและสร้างชั้นต่อประสานระหว่าง HfSe_2 กับ HfO_2 สำหรับการสร้างชั้นต่อประสานระหว่างโลหะทรานซิชันไดคัลโคเจไนด์ (Transition-metal dichalcogenide: TMD) กับ ฉนวนเกตที่มีค่าไดอิเล็กทริกสูง (high-dielectric gate insulators) ที่คุณภาพดีในทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า



สาขาวิชาฟิสิกส์
ปีการศึกษา 2564

ลายมือชื่อนักศึกษา _____
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา _____